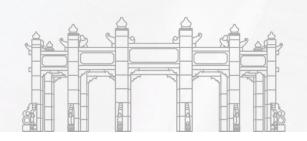
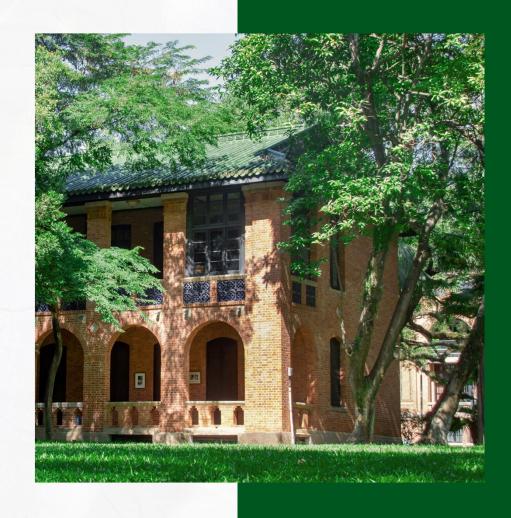


鸿蒙操作系统 内核简介

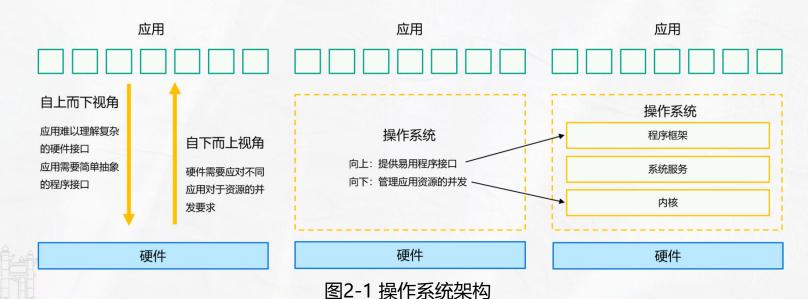






● 操作系统的内核

- 1. 用户最常见到并与之交互的操作系统界面,其实只是操作系统最外面的一层。操作系统最重要的任务,包括管理硬件设备,分配系统资源等,我们称之为操作系统内在最重要的核心功能。而实现这些核心功能的操作系统模块,业界一般称之为操作系统"内核"。
- 2. 操作系统是位于应用和硬件之间的系统软件,向上提供易用的程序接口和运行环境,向下管理硬件资源。内核位于操作系统的下层,<mark>为操作系统上层的程序框架提供硬件资源的并发管理。</mark>





● 多内核架构和基本组成

- 操作系统的内核有很多,但无论是什么内核,基本上有几个最重要的组成单元是每个内核均要具备的。
 - ▶ 负责持久化数据,并让应用程序能够方便的访问持久化数据的"文件系统"。
 - ▶ 负责管理进程地址空间的"内存管理"。
 - ▶ 负责管理多个进程的"进程管理"或者"任务管理"。
 - ▶ 负责本机操作系统和另外一个设备上操作系统通信的"网络"。
- 2. OpenHarmony采用了多内核结构,支持Linux和LiteOS,开发者可按不同产品规格进行选择使用。Linux和LiteOS均具备上述组成单元,只是实现方式有所不同。多个内核通过内核抽象层KAL,向上提供统一的标准接口。
- 3. 由于OpenHarmony面向多种设备类型,这些设备有着不同的CPU能力,存储大小等。为了更好的适配这些不同的设备类型,内核子系统支持针对不同资源等级的设备选用适合的OS内核,内核抽象层通过屏蔽内核间差异,对上层提供基础的内核能力。



● HarmonyOS的整体技术架构

HarmonyOS整体遵从分层设计,从下向上依次为:内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照"系统 > 子系统 > 功能/模块"逐级展开。



图2-2 HarmonyOS的技术架构



● HarmonyOS的整体技术架构

1. 内核层

- ➤ HarmonyOS采用多内核设计,支持针对不同资源受限设备选用适合的OS内核。如华为自研的LiteOS物联网嵌入式操作系统内核,以及开源的Linux内核等。
- ➤ 内核抽象层 (KAL, Kernel Abstract Layer) 通过屏蔽多内核差异,对上层提供基础的内核能力,包括进程/ 线程管理、内存管理、文件系统、网络管理和外设管理等。

2. 硬件驱动框架 (HDF)

- ▶ 硬件驱动框架 (HDF) 是HarmonyOS硬件生态开放的基础,提供统一外设访问能力和驱动开发、管理框架。
- ➤ 基于HDF的驱动程序可以不经过修改就能跟不同的内核相配合。
- > 现有设备的Linux驱动可以在进行很小的修改后移植到HarmonyOS上。



● HarmonyOS的整体技术架构

3. 系统服务层

- > 系统服务层是HarmonyOS的核心能力集合,通过框架层对应用程序提供服务。
- 系统基本能力子系统集:为分布式应用在HarmonyOS多设备上的运行、调度、迁移等操作提供了基础能力,由分布式软总线、分布式数据管理、分布式任务调度、方舟多语言运行时、公共基础库、多模输入、图形、安全、AI等子系统组成。
- ▶ 基础软件服务子系统集:为HarmonyOS提供公共的、通用的软件服务,由事件通知、电话、多媒体、DFX (Design For X) 等子系统组成。
- ▶ <mark>增强软件服务子系统集</mark>:为HarmonyOS提供针对不同设备的、差异化的能力增强型软件服务,由智慧屏专有业务、穿戴专有业务、IoT专有业务等子系统组成。
- ▶ <mark>硬件服务子系统集</mark>:为HarmonyOS提供硬件服务,由位置服务、生物特征识别、穿戴专有硬件服务、IoT专有硬件服务等子系统组成。



● HarmonyOS的整体技术架构

4. 框架层

➤ 框架层为HarmonyOS应用开发提供了ArkTS/JS/C/C++/Java等多语言的用户程序框架,两种UI框架,以及各种软硬件服务对外开放的多语言框架API。

5. 应用层

- > 应用层包括系统应用和第三方非系统应用。
- ➤ HarmonyOS的应用由一个或多个FA (Feature Ability) 或PA (Particle Ability) 组成。
- ➤ FA有UI界面,提供与用户交互的能力。
- ➤ PA无UI界面,提供后台运行任务的能力以及统一的数据访问。
- ➤ FA在进行用户交互时所需的后台数据访问也需要由对应的PA提供支撑。



● HarmonyOS的内核设计

多内核结构

- ➤ Linux内核: 主要用于PC、TV、手机等资源比较丰富的设备。
- ➤ LiteOS-m内核: 主要用于RAM大小低于1M的极小设备。
- ➤ LiteOS-a内核: 主要用于RAM大小在1M~128M的物联网设备。

内核抽象层KAL (Kernel Abstraction Layer)

- > 对于上层应用而言,并不希望内核的不同会影响到上层的开发。
- ➤ KAL把屏蔽操作系统底层的差异化,对上层暴露统一接口。

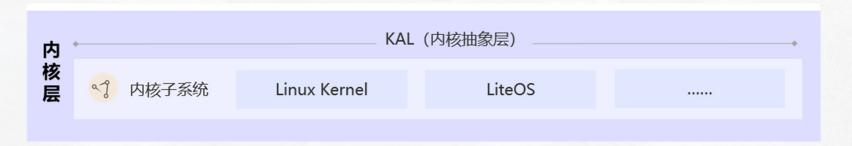


图2-3 HarmonyOS的内核抽象层



● HarmonyOS的内核设计

Harmony支持的系统类型:

- ➤ 轻量系统 (mini system) 面向 MCU 类处理器例如 Arm Cortex-M的设备,硬件资源极其有限,支持的设备最小内存为 128KiB。可支撑的产品如智能家居领域的连接类模组、传感器设备、穿戴类设备等。
- ▶ 小型系统 (small system) 面向应用处理器例如Arm Cortex-A 的设备,支持的设备最小内存为1MiB,可以提供更高的安全能 力、标准的图形框架等。可支撑的产品如智能家居领域的IP Camera、电子猫眼、路由器以及智慧出行域的行车记录仪等。
- ➤ 标准系统(standard system)面向应用处理器例如Arm Cortex-A的设备,支持的设备最小内存为128MiB,可以提供增强的交互能力、3D GPU以及硬件合成能力、更多控件以及动效更丰富的图形能力、完整的应用框架。可支撑的产品如高端的冰箱显示屏。

表2-1系统关系对应表

系统级别	轻量系统	小型系统	标准系统
LiteOS-M	√	×	×
LiteOS-A	×	√	√
Linux	×	√	√



● 华为LiteOS内核

Huawei LiteOS是华为面向loT领域,构建的轻量级物联网操作系统,可广泛应用于智能家居、个人穿戴、车联网、城市公共服务、制造业等领域。具有高实时性,高稳定性,超小内核,低功耗,支持功能静态裁剪等优势。



图2-4 LiteOS的产品架构



● 华为LiteOS内核

Huawei LiteOS的功能特性

- ▶ 低功耗框架: LiteOS是轻量级的物联网操作系统,最小内核尺寸仅为6KB,具备快速启动、低功耗等优势, Tickless机制显著降低传感器数据采集功耗。
- ▶ OpenCPU架构: 专为LiteOS小内核架构设计,满足硬件资源受限需求,比如LPWA场景下的水表、气表、车检器等,通过MCU和通信模组二合一的OpenCPU架构,显著降低终端体积和终端成本。
- ➤ **安全性设计**:构建低功耗安全传输机制,支持双向认证、FOTA固件差分升级,DTLS、DTLS+等,构建低功耗安全 传输机制。
- ▶ 端云互通组件: LiteOS SDK端云互通组件是终端对接到IoT云平台的重要组件,集成了 LwM2M、CoAP、MQTT、mbed TLS、LwIP等全套IoT互联互通协议栈,大大减少开发周期,快速入云。
- ➤ **SOTA远程升级**:通过差分方式降低升级包的尺寸,更能适应低带宽网络环境和电池供电环境,经过特别优化差分合并算法,对RAM资源要求更少,满足海量低资源终端的升级诉求。



● 华为LiteOS内核

LiteOS的各个模块

- ▶ 任务管理:提供任务的创建、删除、延迟、挂起、恢复等功能,以及锁定和解锁任务调度。支持任务按优先级高低的抢占调度以及同优先级时间片轮转调度。
- ➤ 内存管理:提供静态内存和动态内存两种算法,支持内存申请、释放。目前支持的内存管理算法有固定大小的BOX算法、动态申请的bestfit算法和bestfit_little算法。提供内存统计、内存越界检测功能。
- 硬件相关:提供中断管理、异常管理、系统时钟等功能。中断管理提供中断的创建、删除、使能、禁止、请求位的清除功能。异常管理在系统运行过程中发生异常后,跳转到异常处理模块。Tick是操作系统调度的基本时间单位,对应的时长由每秒Tick数决定,由用户配置。

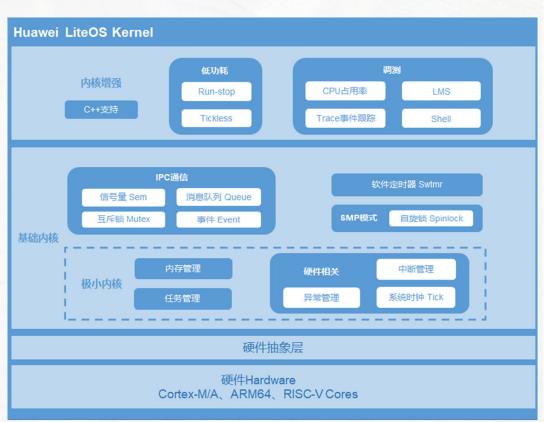


图2-5 LiteOS的内核架构



● 华为LiteOS内核

LiteOS的各个模块

- ▶ IPC通信:提供消息队列、事件、信号量和互斥锁功能。 支持消息队列的创建、删除、发送和接收功能。支持读事 件和写事件功能。支持信号量的创建、删除、申请和释放 功能。支持互斥锁的创建、删除、申请和释放功能。
- ▶ 软件定时器:提供定时器的创建、删除、启动、停止功能。
- ▶ 自旋锁:多核场景下,支持自旋锁的初始化、申请、释放功能。
- ➤ 低功耗: Run-stop即休眠唤醒,是Huawei LiteOS提供的保存系统现场镜像以及从系统现场镜像中恢复运行的机制。 Tickless机制通过计算下一次有意义的时钟中断的时间,来减少不必要的时钟中断,从而降低系统功耗。打开Tickless功能后,系统会在CPU空闲时启动Tickless机制。

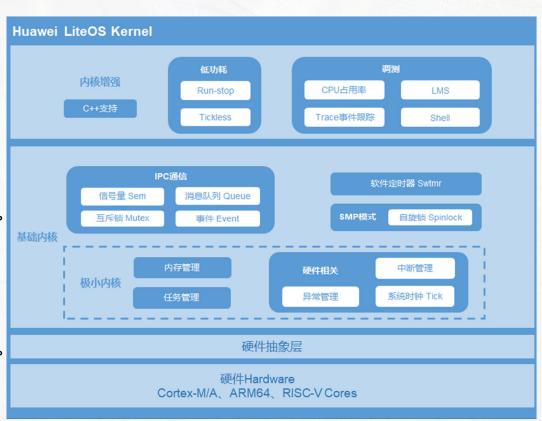


图2-5 LiteOS的内核架构



● 华为LiteOS内核

LiteOS的各个模块

- ➤ 维测:可以获取系统或者指定任务的CPU占用率。Trace 事件跟踪是实时获取事件发生的上下文,并写入缓冲区,支持自定义缓冲区,跟踪指定模块的事件,开启/停止 Trace,清除/输出trace缓冲区数据等。LMS则是实时检测内存操作合法性,LMS能够检测的内存问题包括缓冲区溢出(buffer overflow),释放后使用(use after free),多重释放(double free)和释放野指针(wild pointer)。Huawei LiteOS Shell使用串口接收用户输入的命令,通过命令的方式调用、执行相应的应用程序。Huawei LiteOS Shell支持常用的基本调试功能,同时支持用户添加自定义命令。
- ➤ C++支持: Huawei LiteOS支持部分STL特性、异常和RTTI特性,其他特性由编译器支持。

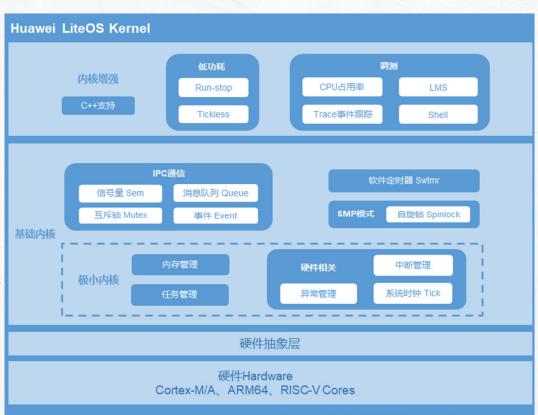
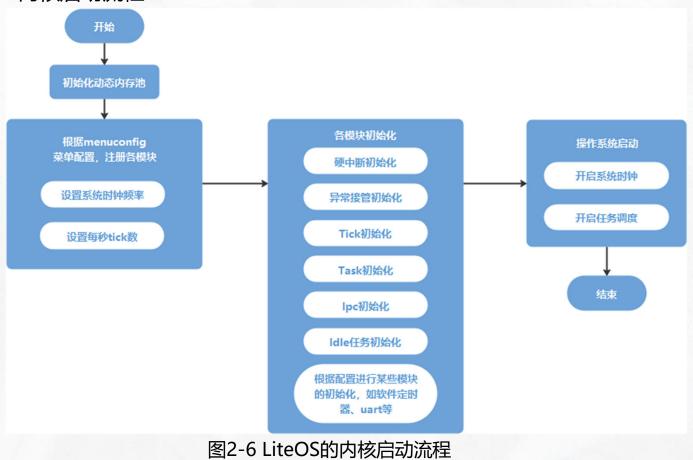


图2-5 LiteOS的内核架构



● 华为LiteOS内核

Huawei LiteOS内核启动流程





● 华为LiteOS内核

LiteOS-m内核(轻型系统内核)

- ➤ 其设计目标是支持极小设备的运行,目标设备的 RAM空间一般低于1M。
- ▶ 支持基本的任务管理、内存管理、时间管理、中断管理、队列管理、通信机制、事件管理、定时器等操作系统的基础组件。
- ▶ 适应低配置、低功耗、低成本的物联网场景。

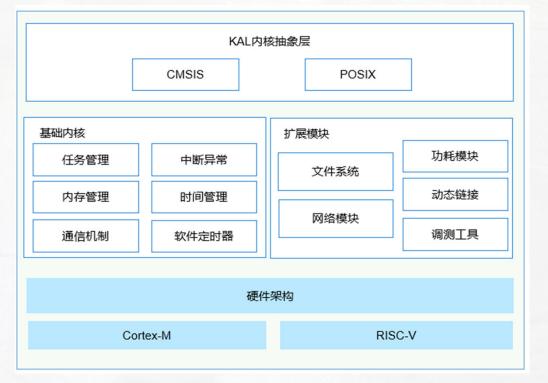


图2-7 LiteOS-M架构图



● 华为LiteOS内核

LiteOS-a内核(小型系统内核)

- ➤ 主要用于RAM大小在1M~128M的物联网设备。
- ➤ MMU支持。通过MMU支持内核态和用户态 分离,支持虚拟单元。
- ▶ 支持独立进程。调度对象分别为进程、线程。
- > 支持文件系统。包括虚拟文件和块设备等。
- 》引入统一驱动框架HDF,为设备厂商提供了 更统一的接入方式,使驱动更加容易移植。
- 轻量级内核与硬件高度解耦,新增单板,内核代码不用修改。

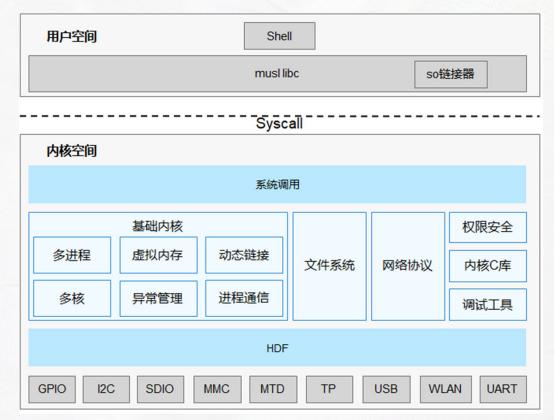


图2-8 LiteOS-A架构图



华为LiteOS内核LiteOS-a与LiteOS-m的区别

表2-2 LiteOS-a与LiteOS-m的区别

项目	LiteOS-m	LiteOS-a
尺寸	128K	128M
调度	抢占式多任务调度	抢占式多线程、多进程调度, FIFO, 轮询
虚拟内存	不支持	支持
动态加载	不支持	支持
She11	不支持	支持
VFS	不支持	支持
多核	不支持	支持
标准库	CMSIS	libc



谢谢观看

SUN YAT-SEN UNIVERSITY